BEST AVAILABLE COPY

PCT/JP 2004/009885

05. 7. 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 2 2 JUL 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類や記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 7月 4日

出願番号 Application Number:

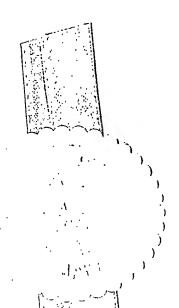
特願2003-192396

[ST. 10/C]:

[JP2003-192396]

出 願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社



PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 5月 6日



【書類名】

特許願

【整理番号】

0290852904

【提出日】

平成15年 7月 4日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G11C 7/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】

時任 俊作

【特許出願人】

【識別番号】

000002185

【氏名又は名称】

ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】

100094053

【弁理士】

【氏名又は名称】

佐藤 隆久

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

014890

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9707389

【プルーフの要否】

要

【曹類名】 明細書

【発明の名称】 半導体記憶装置、および半導体記憶装置の読み出し方法 【特許請求の範囲】

【請求項1】

ワード線および一対の第1のビット線に接続された第1のメモリセルと、

ワード線および一対の第2のビット線に接続された第2のメモリセルと、

少なくとも、前記ワード線を共通のタイミングで活性化させるワード線ドライバと

を有し、

前記第1のメモリセルからデータの読み出しを行う場合には、前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線のレベルに応じて、前記データの読み出しのタイミングを決定する半導体記憶装置であって、

前記ワード線ドライバは、前記一対の第2のビット線の電位差が予め設定された値になると、少なくとも前記第2のメモリセルに接続された前記ワード線を不活性化させて前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う

半導体記憶装置。

【請求項2】

前記ワード線ドライバは、前記一対の第2のビット線に接続され、前記一対の 第2のビット線の電位を比較する比較部と、

前記比較部による比較の結果、前記一対の第2のビット線の電位差が予め設定 された値になると、少なくとも前記第2のメモリセルに接続された前記ワード線 を不活性化するワード線制御部と、

前記ワード線制御部により前記第2のメモリセルに接続されたワード線が不活性化した場合、前記第2のメモリセルに接続された一対の第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行うプリチャージ回路とを含む

請求項1に記載の半導体記憶装置。

【請求項3】

前記ワード線には、前記第1のメモリセル、前記第2のメモリセル、および前

記ワード線ドライバが共通に接続され、

前記ワード線ドライバは、前記ワード線を共通のタイミングで活性化させ、前記一対の第2のビット線の電位差が予め設定された値になると、前記第1および第2のメモリセルに接続された前記ワード線を不活性化させて前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う

請求項1に記載の半導体記憶装置。

【請求項4】

ワード線および一対の第1のビット線に接続されている第1のメモリセルと、 前記第1のビット線に接続されているセンスアンプと、

前記第1のビット線を所定の電位へのプリチャージを行う第1のプリチャージ 回路と、

前記ワード線および一対の第2のビット線に接続されている第2のメモリセル と、

前記一対の第2のビット線の電位を比較し、電位差が予め設定された値になる とタイミング信号を生成する第1の比較部と、

前記ワード線および前記一対の第2のビット線に接続され、少なくとも前記ワード線の電位に基づいて前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行うワード線ドライバと、

前記第1のビット線および前記第2のビット線がプリチャージした状態で前記 ワード線ドライバに前記ワード線を活性化させて前記第1のビット線および前記 第2のビット線をディスチャージさせ、前記一対の第2のビット線の電位差が前 記予め設定された値になると前記第1の比較部から出力されるタイミング信号に 基づいて前記センスアンプに前記第1のビット線の電位差を検出させた後、前記 第1のプリチャージ回路に前記第1のビット線を所定の電位へのプリチャージを 行わせる制御回路とを有し、

前記ワード線ドライバは、前記一対の第2のビット線の電位を比較し、電位差が予め設定された値になるとタイミング信号を生成する第2の比較部と、

少なくとも前記第2の比較部が生成したタイミング信号に基づいて前記第2の メモリセルに接続された前記ワード線を不活性化するワード線制御部と、 前記ワード線が不活性化した場合に前記第2のメモリセルに接続された一対の 前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う第2のプリチャージ回 路とを含む

半導体記憶装置。

【請求項5】

第1のワード線および一対の第1のビット線に接続されている第1のメモリセルと、

前記第1のビット線に接続されているセンスアンプと、

前記第1のビット線を所定の電位へのプリチャージを行う第1のプリチャージ 回路と、

前記第1のワード線に接続され、前記第1のワード線の活性化および不活性化 を行う第1のワード線ドライバと、

第2のワード線および一対の第2のビット線に接続されている第2のメモリセルと、

前記一対の第2のビット線の電位を比較し、電位差が予め設定された値になる とタイミング信号を生成する第1の比較部と、

前記第2のワード線および前記―対の第2のビット線に接続され、少なくとも 前記第2のワード線の電位に基づいて前記第2のビット線の所定の電位へのプリ チャージを行う第2のワード線ドライバと、

前記第1のビット線および前記第2のビット線がプリチャージした状態で前記第1および第2のワード線ドライバに前記第1および第2のワード線を活性化させて前記第1のビット線および前記第2のビット線をディスチャージさせ、前記一対の第2のビット線の電位差が前記予め設定された値になると前記第1の比較部から出力されるタイミング信号に基づいて前記センスアンプに前記第1のビット線の電位差を検出させた後、前記第1のプリチャージ回路に前記第1のビット線を所定の電位へのプリチャージを行わせる制御回路とを有し、

前記第2のワード線ドライバは、前記一対の第2のビット線の電位を比較し、電位差が予め設定された値になるとタイミング信号を生成する第2の比較部と、 少なくとも前記第2の比較部が生成したタイミング信号に基づいて前記第2の メモリセルに接続された前記第2のワード線を不活性化するワード線制御部と、 前記第2のワード線が不活性化した場合に前記第2のメモリセルに接続された 一対の前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う第2のプリチャ ージ回路とを含む

半導体記憶装置。

【請求項6】

ワード線および一対の第1のビット線に接続された第1のメモリセルと、ワード線および一対の第2のビット線に接続された第2のメモリセルと、少なくとも、前記ワード線を共通のタイミングで活性化させるワード線ドライバとを有する 半導体記憶装置の読み出し方法であって、

前記第1のメモリセルからデータの読み出しを行う場合には、前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線のレベルに応じて、前記データの読み出しのタイミングを決定し、

前記一対の第2のビット線の電位差が予め設定された値になると、前記ワード線ドライバが、少なくとも前記第2のメモリセルに接続された前記ワード線を不活性化させて前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う

半導体記憶装置の読み出し方法。

【請求項7】

前記一対の第2のビット線に接続された前記ワード線ドライバ内の比較部が、 前記一対の第2のビット線の電位を比較し、前記比較部による比較の結果、前記 一対の第2のビット線の電位差が予め設定された値になると、前記第2のメモリ セルに接続された前記ワード線ドライバ内のワード線制御部が前記ワード線を不 活性化し、

前記ワード線制御部により前記第2のメモリセルに接続されたワード線が不活性化した場合、前記ワード線ドライバ内のプリチャージ回路が前記第2のメモリセルに接続された一対の第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う

請求項6に記載の半導体記憶装置の読み出し方法。

【請求項8】

前記ワード線には、前記第1のメモリセル、前記第2のメモリセル、および前 記ワード線ドライバが共通に接続され、

前記ワード線ドライバが、前記ワード線を共通のタイミングで活性化させ、前記一対の第2のビット線の電位差が予め設定された値になると、前記第1および第2のメモリセルに接続された前記ワード線を不活性化させて前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う

請求項6に記載の半導体記憶装置の読み出し方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えばダミーメモリセルによるタイミング信号に基づいてメモリセルのデータを読み出す半導体記憶装置、および半導体記憶装置の読み出し方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

ダミーメモリセルを有し、ダミーメモリセルによるタイミング信号に基づいて メモリセルのデータを読み出すSRAM(Static Random Access Memory)やR OM(Read only memory)等の半導体メモリが知られている。

図11は一般的なダミーメモリセルが設けられた半導体記憶装置の機能ブロック図である。図12は図11に示した半導体記憶装置のタイミングチャートである。図11,12を参照しながら、一般的なダミーメモリセルDMCが設けられた例えばSRAMやROM等の半導体記憶装置の読み出し動作を簡単に説明する

[0003]

内部タイミング制御回路18bにより信号S182bがプリデコーダ16に出力される。プリデコーダ16およびワード線ドライバ13bにより、図12(c)に示すように所定のワード線WLが活性化されると、図12(e)に示すようにメモリセルMCに接続されたビット線BL, xBL、および図12(d)に示すようにダミーメモリセルDMCに接続されたダミービット線DBL, xDBL

がディスチャージされる。

[0004]

比較部 14 は、図 12 (d) に示すようにダミービット線DBL, x DBLの電位を比較し、例えば電位差が予め設定された閾値 V th comp以下の場合にタイミング信号として信号 S 14 をタイミング線TLを介して内部タイミング制御回路 18 に出力する。

このタイミング線TLは、例えば図10に示すように各構成要素が配置されている場合、比較部14からセンスアンプ19等を介して内部タイミング制御回路18bまで、メモリセル11の一行の一辺長よりも長く形成されている。

[0005]

内部タイミング制御回路18bは、図12(f)に示すようにタイミング線TLを介して入力された信号S14に基づいてパルス信号S181bを出力し、図12(g)に示すようにセンスアンプ19にビット線BL、xBLを介して所定のメモリセルMCのデータの読み出しを行わせた後、信号S182bを出力して図12(c)に示すようにプリデコーダ16およびワード線ドライバ13bにワード線WLを不活性化させ、信号S183bを出力して図12(d)、(e)に示すようにプリチャージ回路15bに所定のビット線BL、xBLおよびダミービット線DBL、xDBLを所定の電位にプリチャージさせる。

[0006]

しかし、上述した読み出し方法では、内部タイミング制御回路18bがタイミング信号S14をタイミング線TLを介して受信した後に、ダミーメモリセルDMCに接続されたダミービット線DBL,xDBLをプリチャージするのでプリチャージの開始時間が遅く、そのためサイクル時間が長いという問題点があった。

[0007]

また、メモリセルMCのワード線WLを不活性化するのが遅いために、メモリセルMCのビット線BL, xBLが毎サイクルにおいて電源電圧Vccから基準電位GNDまでプリチャージおよびディスチャージを繰り返すために、余分な電力を消費してしまうという問題点があった。

[0008]

ところで、メモリのサイクル時間を短縮するために、ワード線ドライバに近接 した位置において終端を有するように折り返されたワード線に、コアセルのRC 遅延を近似するためのダミーメモリセルが接続されたメモリ回路が知られている (例えば、特許文献1参照)。

[0009]

また、メモリセルに隣接して、重複列およびパディング**列が形成**されたメモリシステムが知られている(例えば、特許文献2参照)。

[0010]

【特許文献1】

特表2001-521262号公報

【特許文献2】

特開2001-351385号公報

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

例えば特許文献1に示すメモリ回路では、ダミーメモリセルが、ワード線ドライバに近接した位置において終端を有するように折り返されたワード線に接続され、ダミーメモリセルに接続されたワード線に伴うRC遅延時間により標準の遅延時間を設定しており、その標準の遅延時間に基づいて読み出し処理を行っているが、ダミーメモリセルに接続されたダミービット線のプリチャージ等を制御しておらず、プリチャージによるサイクル時間の改善は行っていない。

[0012]

例えば特許文献2に示すメモリシステムでは、重複列およびパディング列によるタイミング信号(自己計測制御信号とも言う)に基づいてセンス増幅器のオン状態を制御しているが、その自己計測制御信号は重複列およびパディング列からプリデコーダに長距離の信号線を介して入力される。その信号線の距離に起因して遅延が起こりサイクル時間が長いという問題点がある。

[0013]

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ダミーメモ

リセルによりタイミング信号を生成する半導体記憶装置において、読み出しのサイクル時間を、ダミーメモリセルに接続されたダミービット線のプリチャージ時間に依存することなく短縮できる半導体記憶装置、および半導体記憶装置の読み出し方法を提供することにある。

[0014]

また、本発明の他の目的は、ビット線のプリチャージおよびディスチャージに よる消費電力を抑えることができる半導体記憶装置、および半導体記憶装置の読 み出し方法を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するために、本発明の第1の観点は、ワード線および一対の第1のビット線に接続された第1のメモリセルと、ワード線および一対の第2のビット線に接続された第2のメモリセルと、少なくとも、前記ワード線を共通のタイミングで活性化させるワード線ドライバとを有し、前記第1のメモリセルからデータの読み出しを行う場合には、前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線のレベルに応じて、前記データの読み出しのタイミングを決定する半導体記憶装置であって、前記ワード線ドライバは、前記一対の第2のビット線の電位差が予め設定された値になると、少なくとも前記第2のメモリセルに接続された前記ワード線を不活性化させて前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う。

[0016]

本発明の第1の観点によれば、第1のメモリセルからデータの読み出しを行う 場合には、第2のメモリセルに接続された第2のビット線のレベルに応じて、デ ータの読み出しのタイミングを決定する。

ワード線ドライバでは、一対の第2のビット線の電位差が予め設定された値になると、少なくとも第2のメモリセルに接続された前記ワード線を不活性化させて第2のメモリセルに接続された第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う。

[0017]

さらに、前記目的を達成するために、本発明の第2の観点は、ワード線および 一対の第1のビット線に接続されている第1のメモリセルと、前記第1のビット 線に接続されているセンスアンプと、前記第1のビット線を所定の電位へのプリ チャージを行う第1のプリチャージ回路と、前記ワード線および一対の第2のビ ット線に接続されている第2のメモリセルと、前記一対の第2のビット線の電位 を比較し、電位差が予め設定された値になるとタイミング信号を生成する第1の 比較部と、前記ワード線および前記一対の第2のビット線に接続され、少なくと も前記ワード線の電位に基づいて前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャ ージを行うワード線ドライバと、前記第1のビット線および前記第2のビット線 がプリチャージした状態で前記ワード線ドライバに前記ワード線を活性化させて 前記第1のビット線および前記第2のビット線をディスチャージさせ、前記一対 の第2のビット線の電位差が前記予め設定された値になると前記第1の比較部か ら出力されるタイミング信号に基づいて前記センスアンプに前記第1のビット線 の電位差を検出させた後、前記第1のプリチャージ回路に前記第1のビット線を 所定の電位へのプリチャージを行わせる制御回路とを有し、前記ワード線ドライ バは、前記一対の第2のビット線の電位を比較し、電位差が予め設定された値に なるとタイミング信号を生成する第2の比較部と、少なくとも前記第2の比較部 が生成したタイミング信号に基づいて前記第2のメモリセルに接続された前記ワ ード線を不活性化するワード線制御部と、前記ワード線が不活性化した場合に前 記第2のメモリセルに接続された一対の前記第2のビット線の所定の電位へのプ リチャージを行う第2のプリチャージ回路とを含む。

[0018]

さらに、前記目的を達成するために、本発明の第3の観点は、第1のワード線および一対の第1のビット線に接続されている第1のメモリセルと、前記第1のビット線に接続されているセンスアンプと、前記第1のビット線を所定の電位へのプリチャージを行う第1のプリチャージ回路と、前記第1のワード線に接続され、前記第1のワード線の活性化および不活性化を行う第1のワード線ドライバと、第2のワード線および一対の第2のビット線に接続されている第2のメモリセルと、前記一対の第2のビット線の電位を比較し、電位差が予め設定された値

になるとタイミング信号を生成する第1の比較部と、前記第2のワード線および 前記一対の第2のビット線に接続され、少なくとも前記第2のワード線の電位に 基づいて前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う第2のワード 線ドライバと、前記第1のビット線および前記第2のビット線がプリチャージし た状態で前記第1および第2のワード線ドライバに前記第1および第2のワード 線を活性化させて前記第1のビット線および前記第2のビット線をディスチャー ジさせ、前記一対の第2のビット線の電位差が前記予め設定された値になると前 記第1の比較部から出力されるタイミング信号に基づいて前記センスアンプに前 記第1のビット線の電位差を検出させた後、前記第1のプリチャージ回路に前記 第1のビット線を所定の電位へのプリチャージを行わせる制御回路とを有し、前 記第2のワード線ドライバは、前記一対の第2のビット線の電位を比較し、電位 差が予め設定された値になるとタイミング信号を生成する第2の比較部と、少な くとも前記第2の比較部が生成したタイミング信号に基づいて前記第2のメモリ セルに接続された前記第2のワード線を不活性化するワード線制御部と、前記第 2のワード線が不活性化した場合に前記第2のメモリセルに接続された一対の前 記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う第2のプリチャージ回路 とを含む。

[0019]

さらに、前記目的を達成するために、本発明の第4の観点は、ワード線および一対の第1のビット線に接続された第1のメモリセルと、ワード線および一対の第2のビット線に接続された第2のメモリセルと、少なくとも、前記ワード線を共通のタイミングで活性化させるワード線ドライバとを有する半導体記憶装置の読み出し方法であって、前記第1のメモリセルからデータの読み出しを行う場合には、前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線のレベルに応じて、前記データの読み出しのタイミングを決定し、前記一対の第2のビット線の電位差が予め設定された値になると、前記ワード線ドライバが、少なくとも前記第2のメモリセルに接続された前記ワード線を不活性化させて前記第2のメモリセルに接続された前記第2のビット線の所定の電位へのプリチャージを行う。

[0020]

【発明の実施の形態】

図1は、本発明に係る半導体記憶装置の第1実施形態を示すブロック図である

本実施形態に係る半導体記憶装置 1 は、ダミーメモリセルを有し、メモリセルからデータの読み出しを行う場合には、ダミーメモリセルに接続されたダミービット線のレベル(電位とも言う)に応じてデータの読み出しのタイミングを決定する。

詳細には、ディスチャージ時にダミーメモリセルに接続されたダミービット線の電位差が予め設定された閾値になると出力されるタイミング信号に基づいて、メモリセルからのデータの読み出しタイミングを制御し、かつワード線の活性化時間およびダミーセルが接続されたダミービット線の所定の電位へのプリチャージのタイミング開始時間を制御する。

[0021]

本実施形態に係る半導体記憶装置1は、例えば図1に示すように、メモリセル 11、ダミーメモリセル12、ワード線ドライバ13、比較部14、プリチャー ジ回路15、プリデコーダ16、パルス生成部17、内部タイミング制御回路1 8、およびセンスアンプ19を有する。

本実施形態では例えば各構成要素が同一のIC (integrated circuit) チップ上に形成されている。

メモリセル11は本発明に係る第1のメモリセルに相当し、ダミーメモリセル 12は本発明に係る第2のメモリセルに相当し、ワード線ドライバ13は本発明 に係るワード線ドライバに相当する。

[0022]

メモリセル11には、例えばSRAMセルやROMセル等の複数のメモリセルMC11~MCmnがマトリクス形状に形成され、同一列に属すメモリセルMC1n, …, MCmnが一対のビット線BLn, xBLnに接続され、これらビット線BLn, xBLnはプリチャージ回路15を介して、センスアンプ19に接続されている。ビット線BL, xBLは本発明に係る第1のビット線に相当する

本実施形態では、通常のメモリセル11に加えて1列のダミーメモリセル12、詳細にはダミーメモリセルDMC1~DMCmが各行毎に設けられている。

[0023]

図2は、図1に示した半導体記憶装置のメモリセルの一具体例を示すブロック 図である。

本実施形態では例えば図 2 に示すようにメモリセル 1 1 が S R A M セルの場合を説明する。

例えば、メモリセルMCは、図2に示すように、PチャネルMOS (Metal ox ide semiconductor) トランジスタQ11, Q12、NチャネルMOSトランジスタQ13~Q16により構成される。

ワード線WLは、トランジスタQ15, Q16のゲートに接続されている。

相補的な一対のビット線BL, xBLは、トランジスタQ15, Q16のドレインに接続されている。

トランジスタQ11, Q13は電源電圧Vccの供給ラインおよび基準電位GNDに直列に接続され、トランジスタQ12, Q14は電源電圧Vccの供給ラインおよび基準電位GNDに直列に接続されている。

トランジスタQ11, Q13のゲートはトランジスタQ16のソースに接続され、トランジスタQ12, 14のゲートはトランジスタQ15のソースに接続されている。

[0024]

ダミーメモリセル12は、例えば図1に示すように、メモリセル12に隣接して、メモリセル12の1列の数と同じ数のダミーメモリセルDMC1~DMCmが形成されている。

ダミーメモリセル12それぞれには、一対のダミービット線DBL, xDBLが接続されている。ダミービット線DBL, xDBLは比較部14に接続されている。

[0025]

図3は、図1に示したダミーメモリセルの一具体例を示すブロック図である。 ダミーメモリセル12は、例えば図3に示すように、メモリセルMCとほぼ同 じ構成である。相違点は図2に示すビット線BL, xBLがダミービット線DBL, xDBLに変更されている点と、トランジスタQ11のゲートが基準電位に接続され、トランジスタQ12のゲートが電源電圧Vccの供給ラインに接続されている点である。

[0026]

各行のメモリセル11およびダミーメモリセル12は、共通のワード線WL1, …, WLmに接続され、ワード線ドライバ13により駆動される。

ワード線ドライバ13とダミービット線DBL, xDBLは、例えば図1に示すように、メモリセル11を介してワード線WLに沿って平行に形成されたワードダミービット線WDBL, xWDBLにより接続されている。ダミービット線DBL, xDBLは本発明に係る第2のビット線に相当する。

[0027]

図4は、図1に示した半導体記憶装置のワード線ドライバの機能ブロック図である。

ワード線ドライバ13は、ダミーメモリセル12によるタイミング信号に基づいて、ダミーメモリセル12に接続されたワード線WLの活性化時間を制御し、かつタイミング信号およびダミーメモリセル12に接続されたワード線WLの電位に基づいてダミーメモリセル12のプリチャージ時間を制御する。

詳細には、ワード線ドライバ13は、一対のダミービット線DBL, xDBL の電位差が予め設定された閾値になると、少なくともダミーメモリセル12に接続されたワード線WLを不活性化させてダミーメモリセル12に接続されたダミービット線DBL, xDBLのプリチャージを行う。

[0028]

ワード線ドライバ13は、例えば詳細には図4に示すように、アンドゲート131、インバータ132,133、プリチャージ回路134、および比較部135を有する。

アンドゲート131は本発明に係るワード線制御部に相当し、プリチャージ回路134は本発明に係るプリチャージ回路に相当し、比較部135は本発明に係る比較部に相当する。

[0029]

アンドゲート131は、プリデコーダ16が出力した信号S16および比較部135による比較の結果に基づいて、ダミーメモリセル12に接続されたワード線WLの活性化および不活性化を制御する。

例えば、アンドゲート 131 は、比較部 135 による比較の結果、一対のダミービット線 DBL, x DBL の電位差が予め設定された閾値 V th comp以下になると、少なくともダミーメモリセル 12 に接続されたワード線 W Lを不活性化する。

詳細にはアンドゲート131は、プリデコーダ16が出力した信号S16、および比較部135が出力した信号S135に基づいて信号S131を生成し、信号S131をインバータ132に出力する。

[0030]

インバータ132は、アンドゲート131が出力した信号S131を論理反転し、信号S132としてインバータ133に出力する。

インバータ133は、インバータ132が出力した信号S132を論理反転し、信号S133としてワード線WLに出力する。

[0031]

プリチャージ回路134は、アンドゲート131によるダミーメモリセル12に接続されたワード線WLの活性化および不活性化に基づいて、ダミーメモリセル12に接続された一対のダミービット線DBL, xDBLの所定の電位へのプリチャージを行う。

例えばプリチャージ回路134は、ワード線WLが不活性化した場合、ダミーメモリセル12に接続された一対のダミービット線DBL, xDBLの所定の電位へのプリチャージを行う。

詳細には、プリチャージ回路134は、インバータ133から出力された信号 S133に基づいて、ダミービット線DBL、xDBLを所定の電位へのプリチャージおよびディスチャージを行う。

[0032]

プリチャージ回路134は、例えば詳細には図4に示すように、PチャネルM

ページ: 15/

OS (Metal oxide semiconductor) トランジスタQ1~Q3を有する。

トランジスタQ1~Q3のゲートはワード線WLに接続されている。トランジスタQ1,2のソースは電源電圧Vccの供給ラインに接続されている。トランジスタQ1のドレインはダミービット線xDBLに接続され、トランジスタQ2のドレインはダミービット線DBLに接続されている。

トランジスタQ3のドレインおよびソースは、ダミービット線ビットDBL, xDBLに接続されている。

[0033]

比較部135は、ダミーメモリセル12に接続された一対のダミービット線DBL, xDBLの電位を比較する。詳細には、比較部135はダミービット線DBL, xDBL、つまりワードダミービット線WDBL, xWDBLの電位差に基づいて信号S135を生成し、アンドゲート131に出力する。

比較部135は、例えば詳細には、ダミービット線DBL, xDBLの電位差が予め設定された閾値Vthcomp以下の場合には、ロウレベルの信号S135を出力し、閾値Vthcompよりも大きい場合にはハイレベルの信号S135を出力する。

[0034]

比較部14は、タイミング線TLを介して内部タイミング制御回路18に接続されている。本実施形態ではタイミング線TLは、各構成要素が図1に示すように形成される場合、比較部14からセンスアンプ19等を介して内部タイミング制御回路18まで、メモリセル11の一行の一辺長よりも長く形成されている。

比較部14は、比較部135と同様に、一対のダミービット線DBL, xDB Lの電位を比較し、電位差が予め設定された閾値Vthcomp以下になるとタイミン グ信号S14を生成し、内部タイミング制御回路18に出力する。

[0035]

プリチャージ回路15には、ビット線BL, xBLそれぞれにプリチャージ回路PC1~PCnが形成され、内部タイミング制御回路18からの信号S183に基づいてビット線BL, xBLの所定の電位へのプリチャージを行う。

[0036]

プリデコーダ16は、入力アドレス信号A [0] ~A [m] をデコードし、内部タイミング制御回路18が出力したタイミング信号S182に基づいて所定のタイミングで信号S16をワード線ドライバ13に出力する。

[0037]

図5は、図1に示した半導体記憶装置のパルス生成部の動作を説明するための 図である。

パルス生成部17は、例えば図5(a)に示すように、入力端子からハイレベルの期間TH1およびロウレベルの期間TL1の外部クロック信号CK(EXCKとも言う)が入力されると、例えば図5(b)に示すように、期間TH1よりも長いハイレベルの期間TH2、および期間TL1よりも短いロウレベルの期間TH2の内部クロック信号CK(INTCKとも言う)を、信号S17としてプリデコーダ16および内部タイミング制御回路18等に出力する。

外部クロック信号CKおよび内部クロック信号CKの繰り返し時間間隔Tcは同じであり、デューティー比が異なる。

プリデコーダ16および内部タイミング制御回路18等は、内部クロック信号 CKに基づいて所定の動作を行う。

[0038]

内部タイミング制御回路18は、コントロール信号WEの入力端子、プリチャージ回路15、プリデコーダ16、パルス生成部17、およびセンスアンプ19に接続されている。

[0039]

内部タイミング制御回路 18 は、例えば不図示のCPU等から入力端子を介して入力されたコントロール信号WEをデコードし、センスアンプ 19 にビット線 BL, xBL上のデータを増幅させる信号 S181 (センスアンプイネーブル信号: SAE) を出力する。

また、内部タイミング制御回路 18 は、コントロール信号WEをデコードし、プリデコーダ 16 およびワード線ドライバ 13 にアドレス信号 A $[0] \sim [m]$ をデコードさせてワード線WLを活性化および不活性化させる信号 S 18 2 を出力する。

また、内部タイミング制御回路18は、プリチャージ回路15にビット線BL,xBLのプリチャージを行わせる信号S183を出力する。

[0040]

センスアンプ19は、上述したように例えば内部タイミング制御回路18からの信号S181に基づいてビット線BL, xBL上のデータを増幅し、所定のメモリセル12のデータをデータ信号O[n]として出力端子から出力する。

データ入力時には、データ信号 I[n]がデータ入力端子から入力され、ビット線BL, xBLに入力される。

[0041]

図 6 は、図 1 に示した半導体記憶装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。図 $1\sim6$ を参照しながら半導体記憶装置 1 の動作、特にワード線ドライバ 1 3 の動作を中心に説明する。

[0042]

まず、ワード線WLがロウレベルで不活性状態であり、ビット線BL, xBL およびダミービット線DBL, xDBLはプリチャージされているとする。

[0043]

時間 t 0 において、図 6 (a) に示すようにクロック信号 C K がハイレベルに設定されると、内部タイミング制御回路 1 8 は、図 6 (b) に示すようにプリチャージ回路 1 5 にロウレベルのプリチャージイネーブル信号 P R E (S 1 8 3) を出力する(時間 t 1)。

[0044]

詳細には、図4に示すように、アンドゲート131では、比較部135からハイレベルの信号S135およびプリデコーダ16から所定のハイレベルの信号S16が入力されると、ハイレベルの信号S131を出力し、インバータ132,

133を介して、ワード線WLをハイレベルに設定してワード線WLを活性化する。

[0045]

ワード線WLが活性化されると、図 6 (d) に示すようにダミーメモリセル 1 2 に接続されたダミービット線DBL, xDBLがディスチャージされ、図 6 (e) に示すようにメモリセル 1 1 に接続されたビット線BL, xBLがディスチャージされる。

[0046]

センスアンプ19は、パルス信号S181に基づいて所定のメモリセルMCのデータが出力された所定のビット線BL, xBL上のデータを読み出し、図6 (g) に示すように信号O [n] として出力する。

[0047]

一方、時間 t 3 において、ワード線ドライバ1 3 の比較部1 3 5 では、図6 (d) に示すように、ダミービット線DBL,x DBLの電位差が閾値V th comp以下であることを検出すると、タイミング信号としてロウレベルの信号S 1 3 5 をアンドゲート1 3 1 に出力する。

アンドゲート 131では、ロウレベルの信号 S135が入力されるとロウレベルの信号 S131を出力し、インバータ 132, 133により図 6 (c) に示すように、ワード線WLをロウレベルに設定してワード線WLを不活性化する(時間 t5)。

[0048]

ワード線ドライバ13のプリチャージ回路134では、時間t5において、ワード線WLがロウレベルの場合には、トランジスタQ1~3がオン状態になり、

図 6 (d) に示すようにダミービット線DBL, xDBLをプリチャージする (時間 t 6)。

[0049]

この際、ダミービット線DBL,xDBLでは、ディスチャージされている時間 t $2 \sim t$ 6 間では、ダミービット線DBLの電位が小さくなり続け、時間 t 6 においてダミービット線DBLの電位が 0 となる前に所定の電位へのプリチャージが行われ電源電圧V c c となる。

このため本実施形態では図6(d)に示すように、ダミービット線DBLを電源電圧Vccよりも小さい電圧Vsdをプリチャージする。

[0050]

この際、時間 t 8 においてビット線 B L, x B L の電位差が 0 となる前に所定の電位へのプリチャージが行われ電源電圧 V c c となる。このため、本実施形態では図 6 (e) に示すように、ビット線 B L, x B L を電源電圧 V c c よりも小さい電位差 V s をプリチャージし、所定の電位にプリチャージする。

サイクル時間Tcyは、読み出し動作が始まる時間 t0から終了時間 t9である。

[0051]

以上説明したように、本実施形態では、ワード線WLおよび一対のビット線BL, xBLに接続されたメモリセル11と、ワード線WLおよび一対のダミービット線DBL, xDBLに接続されたダミーメモリセル12と、少なくとも、ワード線WLを共通のタイミングで活性化させるワード線ドライバ13とを設け、メモリセル11からデータの読み出しを行う場合には、ダミーメモリ12に接続されたダミービット線DBL, xDBLのレベルに応じて、データの読み出しのタイミングを決定し、ワード線ドライバ13が一対のダミービット線DBL, x

DBLの電位差が予め設定された閾値Vthcompになると、少なくともダミーメモリセル12に接続されたワード線WLを不活性化させてダミーメモリセル12に接続されたダミービット線DBL, xDBLの所定の電位へのプリチャージを行うので、ダミービット線DBL, xDBLのプリチャージ開始時間がビット線BL, xBLのプリチャージ開始時間より早くなり、読み出しのサイクル時間Tc yをダミーメモリセル13のダミービット線DBL, xDBLのプリチャージ時間に依存することなく短縮できる。

[0052]

詳細には、メモリセル11に接続されたビット線BL, xBLは、内部タイミング制御回路18を介してセンスアンプ19によりデータの読み出しが行われた後に所定の電位へのプリチャージが行われる。一方、ダミーメモリセル12に接続されたダミービット線DBL, xDBLは、ワード線ドライバ13内の比較部135により、ワード線WLがロウレベルになり不活性化することで、センスアンプ19の読み出しを待たずにダミービット線DBL, xDBLの所定の電位へのプリチャージを行うので、サイクル時間Tcyを短縮することができる。

[0053]

詳細には、ワード線ドライバ13には、ダミーメモリセル12に接続された一対のダミービット線DBL、 xDBLの電位を比較する比較部135と、比較部135による比較の結果に基づいてダミーメモリセル13に接続されたワード線WLの活性化および不活性化を制御するアンドゲート131と、アンドゲート131によりダミーメモリセル12に接続されたワード線WLが不活性化した場合、ダミーメモリセル12に接続された一対のダミービット線DBL、 xDBLの所定の電位へのプリチャージを行うプリチャージ回路134とを設けたので、サイクル時間Tcyを短縮することができる。

[0054]

また、ワード線WL活性化時間を短くすることで、メモリセル11に接続されたビット線BL、xBLならびにダミーメモリセル13が接続されたダミービット線DBL、xDBLのプリチャージおよびディスチャージによる消費電力を抑えることができる。

[0055]

図7は、本発明に係る半導体記憶装置の第2実施形態を示すブロック図である

本実施形態に係る半導体記憶装置 1 a は、第 1 実施形態に係る半導体記憶装置 1 とほぼ同様な構成であり、同じ構成要素は同じ符号を付して説明を省略する。 相違点のみ説明する。

[0056]

第1実施形態と第2実施形態の大きな相違点は、ダミーメモリセル12用のワード線ドライバ13と、メモリセル11用のワード線ドライバ13aとを別々に設けた点である。

図7に示した半導体記憶装置1aのダミーメモリセル12用のワード線ドライバ13は、図4に示すワード線ドライバ13とほぼ同様であり、ワード線WLをダミーワード線DWLに読み替えればよい。

[0057]

図8は図7に示した半導体記憶装置1aのワード線ドライバ13aの機能プロック図である。

ワード線ドライバ13aは、例えば図8に示すように、アンドゲート131a 、およびインバータ132, 133を有する。

ワード線ドライバ13aと第1実施形態に係るワード線ドライバ13との相違 点は、プリチャージ回路および比較部がない点である。

また、アンドゲート131aは、プリデコーダ16からの信号S16のみに基づいて、ワード線WLの活性化および不活性化を行う。

[0058]

ダミーメモリセルDMC01~DMC0 (n+1) は、共通のダミーワード線 DWL により接続され、ワード線ドライバ13により駆動される。

[0059]

図9は、図7に示した半導体記憶装置1aのダミーメモリセルの一部を拡大した機能ブロック図である。

ダミーメモリセルDMC1 (n+1) ~DMCm (n+1) は、例えばダミーワード線WLやワード線WLが接続されずに、一対のダミービット線DBL, x DBLが共通に接続され、ワード線WLは接続されていない。

第1実施形態に係るダミーメモリセルDMCとの相違点は、ダミーメモリセル DMC1 (n+1) ~DMCm (n+1) は、例えば図9に示すように、トランジスタQ15, Q16のゲートが基準電位に接続されている点である。

[0060]

また、ワード線ドライバ13とダミービット線DBL, xDBLは、例えば図7に示すように、ダミーメモリセルDMC01~DMC0(n+1)に沿って平行に形成されたワードダミービット線WDBL, xWDBLにより接続されている。

[0061]

図10は、図7に示した半導体記憶装置1aの動作を説明するためのタイミングチャートである。図7,10を参照しながら、半導体記憶装置1aの動作を第1実施形態と相違点を中心に説明する。

大きな相違点としては、本実施形態に係る半導体記憶装置1 a では、メモリセル1 1 に接続されたワード線WLと、ダミーメモリセル1 2 a のダミーメモリセルDMC 0 1 ~DMC 0 (n+1) が接続されたダミー線ワード線DWLとに、別々にワード線ドライバ1 3 ,1 3 a が設けられているためにそれぞれが異なった動作を行う点である。

[0062]

まず、ワード線WLがロウレベルで不活性状態であり、ビット線BL,xBL およびダミービット線DBL,xDBLはプリチャージされているとする。

[0063]

時間 t 0 において、図10 (a) に示すようにクロック信号 C K がハイレベルに設定されると、内部タイミング制御回路 18は、図10 (b) に示すようにプ

リチャージ回路 15 にロウレベルのプリチャージイネーブル信号 PRE (S 18 3) を出力する (時間 t 1) 。

[0064]

時間 t 2 において、内部タイミング制御回路 1 8 が、コントロール信号WEに基づいて信号 S 1 8 2 をプリデコーダに出力する。プリデコーダ 1 6 およびワード線ドライバ 1 3 a は、図 1 0 (c')に示すようにアドレス信号 A [m] および信号 S 1 8 2 に基づいて所定のワード線WLをハイレベルに設定してワード線WLを活性化させる。

[0065]

また、プリデコーダ16およびワード線ドライバ13は、図10(c)に示すようにアドレス信号A [m] および信号S182に基づいてダミーワード線DWLを活性化させる。

詳細には、図4に示すように、アンドゲート131では、比較部135からハイレベルの信号S135およびプリデコーダ16から所定のハイレベルの信号S16が入力されると、ハイレベルの信号S131を出力し、インバータ132,133を介して、ダミーワード線DWLをハイレベルに設定する。

[0066]

ダミーワード線DWLが活性化されると、図10 (d) に示すようにダミーメモリセル12 に接続されたワードダミービット線WDBL, xWDBLおよびダミービット線DBL, xDBLがディスチャージされる。

また、ワード線WLが活性化されると、図10(e)に示すようにメモリセル 11に接続されたビット線BL, xBLがディスチャージされる。

[0067]

比較部14では、図10(d)に示すように時間 t3において、ダミービット線 DBL,xDBLの電位差が閾値 V th comp以下であることを検出すると、タイミング信号としてロウレベルの信号 S14をタイミング線 T1 を介して内部タイミング制御回路 18 に出力する。内部タイミング制御回路 18 ではその信号 S14が入力されると、図10(f)に示すようにセンスアンプ 19 にセンスネーブル信号 S1 を出力する(時間 E1 のパルス信号 E1 のパルスによる E

センスアンプ19は、パルス信号S181に基づいて所定のメモリセルMCのデータが出力された所定のビット線BL, xBL上のデータを読み出し、図10(g)に示すように信号O[n]として出力する。

[0068]

一方、時間 t 3 において、ワード線ドライバ13の比較部135では、図10 (d) に示すように、ダミービット線DBL, x DBLの電位差が閾値 V thcomp 以下であることを検出すると、タイミング信号としてロウレベルの信号S135をアンドゲート131aに出力する。

アンドゲート 131aでは、ロウレベルの信号 S135が入力されるとロウレベルの信号 S131を出力し、インバータ 132, 133により図 10 (c) に示すように、ダミーワード線 DWLをロウレベルに設定してダミーワード線 DWLを不活性化する(時間 t5)。

[0069]

一方、比較部14によりダミーメモリセルDMC0(n+1)~DMCm(n+1)が接続されたダミービット線DBL,xDBLの電位差が、閾値Vthcomp以下であることを検出すると、タイミング信号として信号S14をタイミング線TLを介して内部タイミング制御回路18に出力する。

内部タイミング制御回路18では、信号S14が入力されると信号S182をプリデコーダ16に出力し、所定のワード線ドライバ13aに、ワード線WLをロウレベルにオフ状態、つまり不活性化させる(時間 t 5')。

[0070]

ワード線ドライバ13のプリチャージ回路134では、時間 t5において、ワード線WLがロウレベルの場合には、トランジスタQ $1\sim3$ がオン状態になり、図10(d)に示すようにワードダミービット線WDBL, xWDBLおよびダミービット線DBL, xDBLをプリチャージする(時間 t6)。

[0071]

この際、ダミービット線DBL,xDBLでは、ディスチャージされている時間 t $2 \sim t$ 6 間では、ダミービット線DBL,xDBLの電位差が小さくなり続け、時間 t 6 においてダミービット線DBL,xDBLの電位差が 0 となる前に

所定の電位へのプリチャージが行われ電源電圧Vccとなる。

[0072]

図10(b)に示すように、時間 t 7において、内部タイミング制御回路 18は、ハイレベルのプリチャージイネーブルPRE信号S183をプリチャージ回路 15に出力すると、プリチャージ回路 15は時間 t 8においてビット線 B L, x B L のプリチャージを行い、時間 t 9 でビット線 B L の電位が電源電圧 V c c に設定される。

この際、時間 t 8 においてビット線BLの電位が 0 となる前に所定の電位へのプリチャージが行われ電源電圧 V c c となる。このため、本実施形態では図 1 0 (e) に示すように、ビット線BLを電源電圧 V c c よりも小さい電位 V s をプリチャージし、所定の電位にプリチャージする。

サイクル時間は、読み出し動作が始まる時間 t 0 から終了時間 t 9 である。

[0073]

以上説明したように、本実施形態では、ダミーメモリセル12用のワード線ドライバ13と、メモリセル11用のワード線ドライバ13aとを別々に設けたので、例えば既存のメモリセル11の周囲にダミーメモリセル12およびワード線ドライバ13を設けることで、メモリセル11に変更を加えることなく実現可能である。

また、本実施形態に係る半導体記憶装置1 a では、第1実施形態と比べて比較 部が少なくすることができる。

また、ダミーワード線DWL活性化時間を短くすることで、ダミーメモリセル 13が接続されたダミービット線DBL, xDBLのプリチャージおよびディスチャージによる消費電力を抑えることができる。

[0074]

なお、本発明は本実施の形態に限られるものではなく、任意好適な種々の改変が可能である。

実施形態では、メモリセルとしてSRAMやROM等を説明したが、この形態

に限られるものではない。例えば、ダミーメモリセルによるタイミング信号によりメモリ動作を制御する半導体記憶装置に適用できる。

[0075]

また、実施形態ではダミーメモリセルDMCをメモリセル11に隣接して形成したが、ダミーメモリセルDMCの形成位置は、この形態に限られるものではない。読み出し動作のためのタイミング信号を適切に出力することができ、ダミービット線DBL, xDBLのプリチャージ開始時間を制御できればよい。

[0076]

【発明の効果】

本発明によれば、ダミーメモリセルによりタイミング信号を生成する半導体記憶装置において、読み出しのサイクル時間をダミーメモリセルに接続されたダミービット線のプリチャージ時間に依存することなく短縮できる半導体記憶装置、および半導体記憶装置の読み出し方法を提供することができる。

[0077]

また、本発明によれば、ビット線のプリチャージおよびディスチャージによる 消費電力を抑えることができる半導体記憶装置、および半導体記憶装置の読み出 し方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る半導体記憶装置の第1実施形態を示すブロック図である。

【図2】

図 1 に示した半導体記憶装置のメモリセルの一具体例を示すブロック図である

【図3】

図1に示したダミーメモリセルの一具体例を示すブロック図である。

【図4】

図1に示した半導体記憶装置のワード線ドライバの機能ブロック図である。

【図5】

図1に示した半導体記憶装置のパルス生成部の動作を説明するための図である

【図6】

図1に示した半導体記憶装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図7】

本発明に係る半導体記憶装置の第2実施形態を示すブロック図である。

【図8】

図7に示した半導体記憶装置1aのワード線ドライバ13aの機能ブロック図である。

【図9】

図7に示した半導体記憶装置1aのダミーメモリセルの一部を拡大した機能ブロック図である。

【図10】

図7に示した半導体記憶装置1aの動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図11】

一般的なダミーメモリセルが設けられた半導体記憶装置の機能ブロック図である。

【図12】

図11に示した一般的な半導体記憶装置のタイミングチャートである。

【符号の説明】

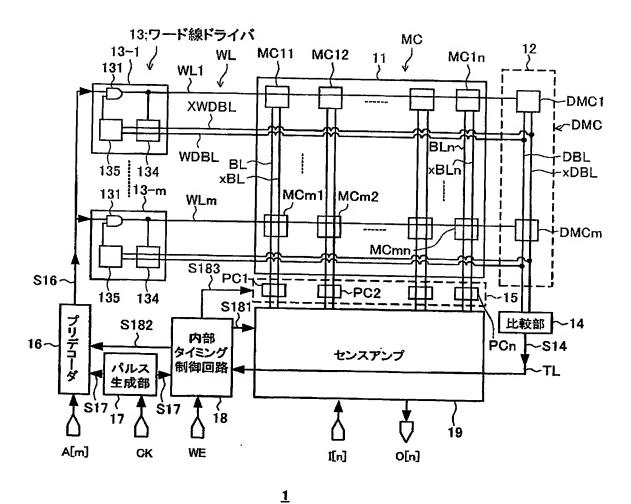
1, 1 a … 半導体記憶装置、11 … メモリセル、12 … ダミーメモリセル、13, 13 a … ワード線ドライバ、14 … 比較部、15 … プリチャージ回路、16 … プリデコーダ、17 … パルス生成部、18 … 内部タイミング制御回路、19 … センスアンプ、131 … アンドゲート、132, 133 … インバータ、134 … プリチャージ回路、135 … 比較部、A[m] … 入力アドレス信号、B L n, x B L n … ビット線、C K … クロック信号、D B L, x D B L … ダミービット線、D M C … ダミーメモリセル、D W L … ダミーワード線、M C … メモリセル、P C … プリチャージ回路、Q1~Q3, Q11~16 … トランジスタ、T L … タイミ

ング線、Vcc·・電源電圧、WDBL, xWDBL・・・ワードダミービット線、DWL・・・ダミーワード線、WL・・・ワード線。

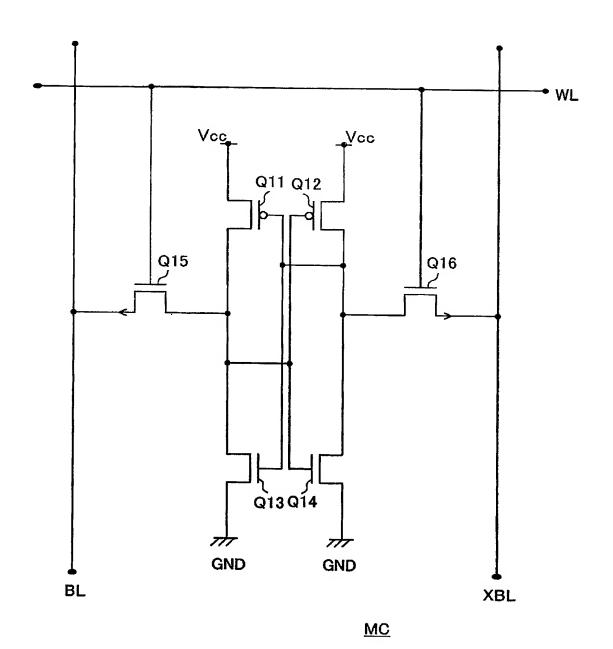
【書類名】

図面

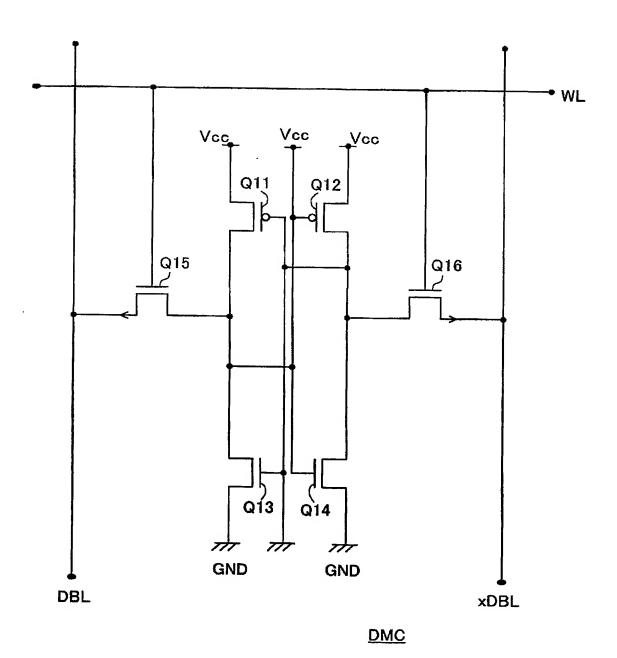
【図1】





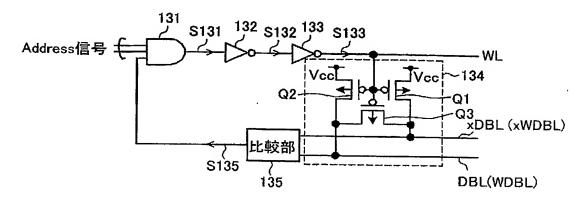




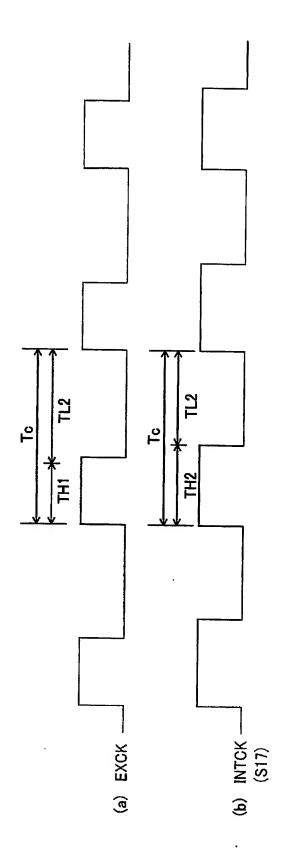


出証特2004-3038132

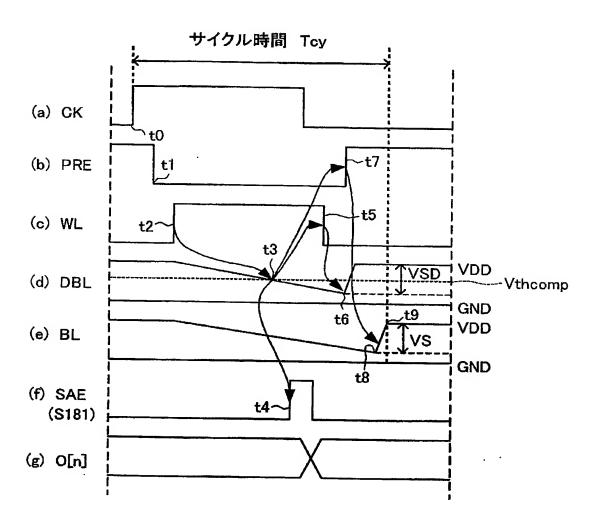
図4]



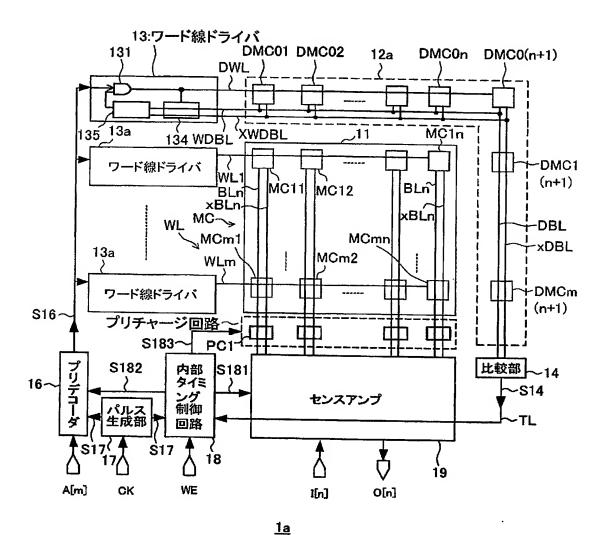
【図5】



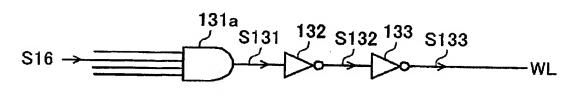




【図7】

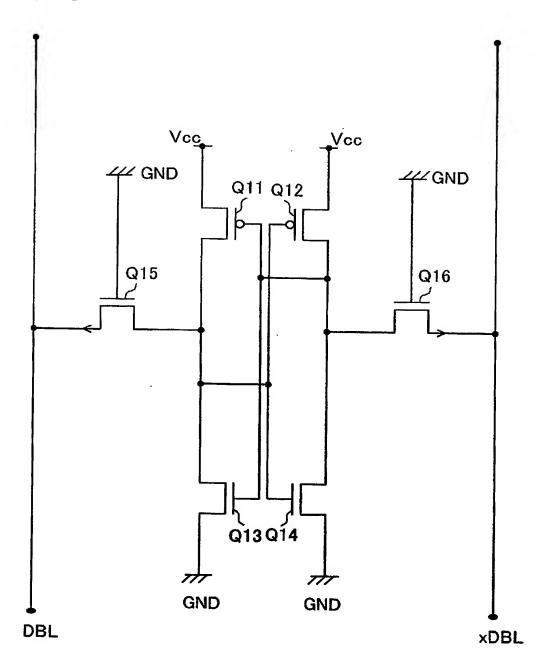


【図8】



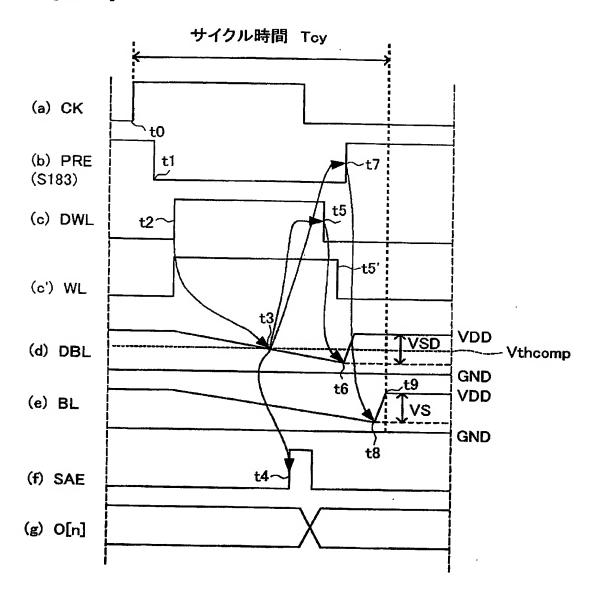
<u>13a</u>



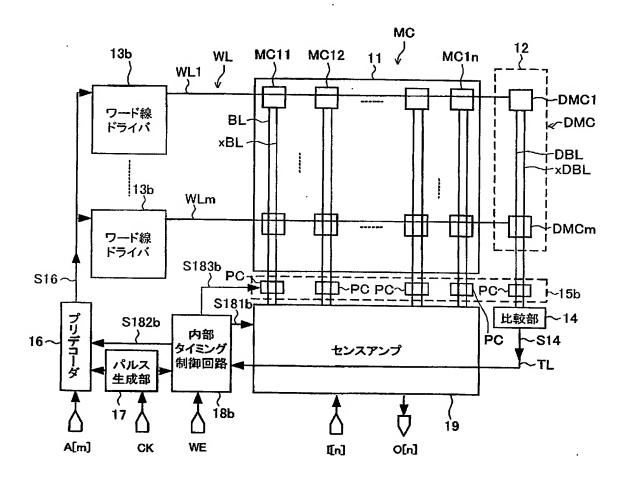


 $\underline{\mathsf{DMC1}(\mathsf{n+1})} \sim \underline{\mathsf{DMCm}(\mathsf{n+1})}$

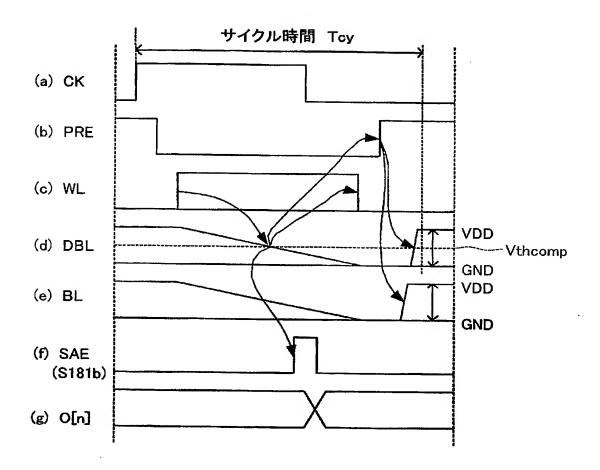
【図10】



【図11】



【図12】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】ダミーメモリセルによりタイミング信号を生成し、読み出しのサイクル時間をダミーメモリセルに接続されたダミービット線のプリチャージ時間に依存せずに短縮できる半導体記憶装置およびその読み出し方法を提供する。

【解決手段】ワード線WLおよび一対のビット線BL, xBLに接続されたメモリセル11と、ワード線WLおよび一対のダミービット線DBL, xDBLに接続されたダミーメモリセル12と、ワード線WLを共通のタイミングで活性化させるワード線ドライバ13とを設け、メモリセル11からデータの読み出しを行う場合には、ダミーメモリ12に接続されたダミービット線DBL, xDBLのレベルに応じてデータの読み出しのタイミングを決定し、ワード線ドライバ13が一対のダミービット線DBL, xDBLの電位差が閾値になるとワード線WLを不活性化させてダミービット線DBL, xDBLのプリチャージを行う。

【選択図】 図1

1/E



特願2003-192396

出願人履歴情報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名 ソニー株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

□ other: _____